

A Sustainable Electronics Manufacturing (SEM) Working Group Event



Electronics Day

M I L A N O , 2 9 M A G G I O 2 0 1 3

ORGANIZED BY

>>> wise media

Disruptive Innovation

- 9:00
- Sophie B. de la Giroday, President, Wise Media
 - Bruno Murari, Scientific Adviser, STMicroelectronics
 - Mark Kemp, President of Medical, Flextronics
 - Prof. Carlo Maria Medaglia, Ministero dello Sviluppo Economico, Infrastrutture e Trasporti
 - Cristiano Radaelli, Vice Presidente, Confindustria Digitale
 - Vincitore dell'Innovation Italy Award 2013

Miglioramento dei Processi

- 11:00
- Ing. Mauro Minenna, Direttore Generali, ACI Informatica
 - Stefano Rendina, Direttore Sistemi Informativi, Ducati Corse
 - Giuseppe Novello, CIO Treasury Application, FIAT
 - Ing. Ernesto Bonfanti, Direttore centrale ICT, Fiera Milano
 - Giovanni Da Conto, CIO, Ariston Thermo Group

Automotive

- 14:00
- Prof. Francesco Di Maio, Chair, IEEE Italian Reliability Chapter
"Affidabilità: ieri, oggi, domani"
 - Paolo Martino, Automotive & Transportation Consultant, Frost & Sullivan
"Mega Trends in the Automotive Sector: future scenarios and implications on telematics and connectivity"
 - Andrea Vailati, Process & Technology, Magneti Marelli, Div. Lighting
"Riferimenti Normativi E Di Qualità Per L'elettronica Per Automotive"
 - Nicola Papini, Quality and Technologies Manager, Eletech
"FMEA ed FMECA"
 - Roberto Tiziani, Powertrain Technologies Manager, Magneti Marelli
"PCB Design for reliability on power components"

Affidabilità dei Sistemi Elettronici

- 16:00
- Thorsten Niermeyer, Global Sales Director, Koh Young
"Process improvement through precise 3D Measurement"
 - Enrico Galbiati, Consulente Affidabilità, Gest Labs
"Piani di Affidabilità, tecniche di stress, Halt/Hass, analisi dati"
 - Claudio Villa, Senior Technical Staff Expert, STMicroelectronics
"Failure Analysis strategie e tecnologie"
 - Flavio Tronzano, Sales Manager, SPEA
"Produrre alti volumi in Italia ed essere con i Paesi a basso costo. Guida alla giusta strategia di collaudo"

SUPPORTED BY



International Microelectronic
And Packaging Society
Italian Chapter

ENDORSED BY



European Commission

SPONSORED BY

FLEXTRONICS X



SPECIAL INITIATIVE

Automotive
INNOVATION

A paradigm shift to sustain a legacy of environmental stewardship

SUSTAINABILITY SUMMIT

A ROADMAP TOWARDS OUR GLOBAL GOAL